

LSBCIOM IOM用blankケース

I/O モジュールバックプレーン装着用blankケース

■概要



*IOM用blankケース : I/Oモジュールバックプレーン空きスロット装着用

■仕様

項目	定格/性能
種別	I/Oモジュールバックプレーン空きスロット装着用blankケース
難燃性(UL94規格に基づく表記)	V-0
環境条件	周囲温度
	-5~60°C
重量	0.07kg
外形寸法	62mmD x 94mmH x 46mmW (突起部除く)
準拠規格/準拠指令	RoHS

適合モジュール型式について:

・本製品の適合バックプレーンについては、「適合バックプレーン一覧(CGS-S9901-J-XX)」をご参照ください。

ご使用の際は、製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書掲載の製品説明は、製品改良などのために実際の製品と異なっている場合がありますのでご了承下さい。

DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4Siは、三菱重工業株式会社の登録商標です。

文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。